

| | | | | |
|------------------|--|------|---|------|
| 院所系組 | 電機與資訊學院 電腦與通訊工程系碩士班 | | | |
| 招生分組 | 甲組 (通訊、多媒體、晶片設計領域) | | 乙組 (資訊、資安領域) | |
| 研究領域 | 無線通訊、5G 行動網路、車載資通訊、微波通訊、數位晶片設計、深度學習圖像識別、數位語音處理、生醫訊號處理 | | 機器學習、人工智慧、巨量資料分析、計算智慧、物聯網、智慧感測網路、資通安全、多媒體安全、區塊鏈技術 | |
| 一般生名額 | 8 | | 8 | |
| 考科 | 時間 | 考試科目 | 配分率(%) | 同分參酌 |
| 考科一 | - | 書面資料 | 30% | 2 |
| 考科二 | 網路公告 | 面試 | 70% | 1 |
| 成績計算 | 總成績=考科一書面資料成績×30%+考科二面試×70%成績 (評分至小數點第二位) | | | |
| 書面資料審查 繳交文件項目 | 1.歷年成績單正本及學業成績名次證明(成績單須加蓋學校章戳)。 2.證明自己能力或成就之各項資料。 3.畢業證書(應屆畢業生交學生證)。 4.二技生另加附專科歷年成績單(成績單須加蓋學校章戳)。 5.有轉學紀錄者另加附轉學前歷年成績單(成績單須加蓋學校章戳)。 | | | |
| 備註 | 1.本系不招收入學大學同等學力第 7 條「專業領域表現具卓越成就者」。 2.訂於 113 年 3 月 9 日(六)辦理面試。 3.本系分組招生係為教學需要，不列入學籍資料記載。 4.上課地點：第一校區。 | | | |
| 系所聯絡方式 | 07-6011000 轉 32001 劉小姐。 | | | |